附件2

海珠区2024年度集成电路产业发展奖励

申请表

申报单位： （加盖单位公章）

申报方向：

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 | 租金补贴  |
| 🞎 | 营收突破奖励 |
| 🞎 | 打车规级认证补贴 |
| 🞎 | 研发支出补贴 |
| 🞎 | 人才补贴 |

负责人及手机号码：

联系人及手机号码：

二〇二伍年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 实际办公地址 |  |
| 注册时间 |  |

附件3

申报承诺书

本单位郑重承诺：

一、本次申报××××真实，申报资料真实、完整、准确。

二、申报资料中的文件、发票、付款凭证等证明材料事实存在，真实可靠，不在“信用广东”失信惩戒主体名单内。

三、若申报项目获本项目资金支持，将严格按照相关资金管理办法做好项目实施、财政资金使用管理工作。

四、本次申报涉及的城市规划、土地使用、环境保护、资源利用、安全生产应按相关文件要求办理手续。

五、同意并配合广州市海珠区科技工业商务和信息化局因核查本次申报而开展对本单位的相关信用查询。如有必要，按网络安全法和行业要求，主动接受等保检查。

六、未签订“一企一策”协议。

若发生违反上述承诺的行为，愿意承担由此引发的全部法律责任，返还所获资助的全部专项资金并同意有关部门记录入广州市法人信用档案。

法人代表签字：

（请在此加盖单位公章）

 年 月 日

附件4

根据政策要求，申请单位是否属于集成电路设计企业，按照以下条件进行认定。

一、申请企业属于新一代信息技术产业领域的集成电路及关键元器件产业，主要产品或服务在国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)代码属于3971、3972、3973、3974、3975、3976、3979、3981、3983、3984、3985、3989、6520，详见附表；

二、企业在集成电路设计领域的研发费用支出占年度研发费用支出的50%以上，或者企业在集成电路方面的产品或服务收入占该年度销售收入的50%以上；

三、申请认定为集成电路设计企业，必须提供本企业自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记等）的证明材料；

四、申请认定为集成电路设计企业，企业需提供与晶圆厂签署的多项目晶圆（MPW）流片或全掩膜工程流片相关合同及发票等证明材料；

五、由专家根据企业提交的材料进行综合判定，60%以上专家确认方可。

以上条件需至少符合三点，方可认定为集成电路设计企业并享受广州市海珠区建设人工智能大模型应用示范区实施细则政策补贴。

附表 国民经济行业分类和代码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代码  | 类别名称  | 说明  |
| 门类  | 大类  | 中类  | 小类  |
|   | **39**  |    |    | **计算机、通信和其他电子设备制造业**  |    |
|   |    | 397  |    | 电子器件制造  |    |
|   |    |    | 3971  | 电子真空器件制造  | 指电子热离子管、冷阴极管或光电阴极管及其他真空电子器件，以及电子管零件的制造  |
|   |    |    | 3972  | 半导体分立器件制造  |    |
|   |    |    | 3973  | 集成电路制造  | 指单片集成电路、混合式集成电路的制造  |
|   |    |    | 3974  | 显示器件制造  | 指基于电子手段呈现信息供视觉感受的器件及模组的制造，包括薄膜晶体管液晶显示器件（TN/STN-LCD、TFT-LCD）、场发射显示器件（FED）、真空荧光显示器件（VFD）、有机发光二极管显示器件（OLED）、等离子显示器件（PDP）、发光二极管显示器件（LED）、曲面显示器件以及柔性显示器件等  |
|   |    |    | 3975  | 半导体照明器件制造  | 指用于半导体照明的发光二极管（LED）、有机发光二极管（OLED）器件等制造  |
|   |    |    | 3976  | 光电子器件制造  | 指利用半导体光—电子（或电—光子）转换效应制成的各种功能器件制造  |
|   |    |    | 3979  | 其他电子器件制造  | 指其他未列明的电子器件的制造  |
|   |    | 398  |    | 电子元件及电子专用材料制造  |    |
|   |    |    | 3981  | 电阻电容电感元件制造  | 指电容器（包括超级电容器）、电阻器、电位器、电感器件、电子变压器件的制造  |
|   |    |    | 3982  | 电子电路制造  | 指在绝缘基材上采用印制工艺形成电气电子连接电路，以及附有无源与有源元件的制造，包括印刷电路板及附有元器件构成电子电路功能组合件  |
|   |    |    | 3983  | 敏感元件及传感器制造  | 指按一定规律，将感受到的信息转换成为电信号或其他所需形式的信息输出的敏感元件及传感器的制造  |
|   |    |    | 3984  | 电声器件及零件制造  | 指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件等制造  |
|   |    |    | 3985  | 电子专用材料制造  | 指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等  |
|   |    |    | 3989  | 其他电子元件制造  | 指未列明的电子元件及组件的制造  |
|   |    | 399  | 3990  | 其他电子设备制造  | 指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造  |
| **I**  |    |    |    | **信息传输、软件和信息技术服务业**  | 本门类包括63～65大类  |
|    | **65**  |    |    | **软件和信息技术服务业**  | 指对信息传输、信息制作、信息提供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务  |
|    |    | 652  | 6520  | 集成电路设计  | 指IC设计服务，即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务  |

**集成电路设计企业认定材料：**

1.企业“一照一码”营业执照及法人身份证，如从外地迁入须提供办理迁入的工商变更登记备案材料（复印件加盖单位公章）；

2. 上一年度完税证明（复印件加盖单位公章，当年度设立的企业无需提供）；

3.行业代码证明材料（“规模以上企业”进入国家统计局一套表系统，打印“调查单位基本情况表”“财务状况表”并加盖单位公章；“规模以下企业”在所属街道统计站打印“查看法人单位表”并加盖单位公章）；

4. 由具有资质的第三方机构出具的上一年度审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表和现金流量表，复印件加盖单位公章），体现研发费用支出及产品销售收入占比；

5. 近一年内本企业自主开发或拥有知识产权（如专利、布图设计登记等）的证明材料；

6.本企业与晶圆厂签署的多项目晶圆（MPW）流片或全掩膜工程流片相关合同及发票等证明材料；

7. 本企业在集成电路设计领域产品的销售合同及发票等证明材料；

8.评审阶段专家要求补充提供的其他证明材料。

附件5

**流片费用申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请企业名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 实际办公地址 |  |
| 注册时间 |  |
| **研发项目一** |
| **研发项目名称** | **费用类型** | **费用金额****（万元）** | **申请补贴金额****（万元）** |
|  | **研发多项目晶圆（MPW）流片的直接费用** |  |  |
| **购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的直接费用** |  |  |
| **研发工程片、试流片的加工费用** |  |  |
| **合计** |  |  |
| 项目投入资金总额（单位：万元，自项目设立以来费用总和，需与项目专项审计报告一致） |  |
| 项目2024年投入资金（单位：万元，需与项目专项审计报告一致） |  |
| 该研发项目是否已获得上级和本级财政资助（□是 □否），若已获得上级和本级财政资助的，请在下列表格中填写扶持事项名称、扶持金额和资金到账时间，并在下面的申请补贴总额中对超过企业项目自筹资金总额部分予以核减。 |
| 享受补贴的受理部门 | 扶持事项名称 | 资金到账时间（年/月/日） | 扶持金额（万元） |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |
| **研发项目二** |
| **研发项目名称** | **费用类型** | **费用金额****（万元）** | **申请补贴金额****（万元）** |
|  | **研发多项目晶圆（MPW）流片的直接费用** |  |  |
| **购买光罩、研发全掩膜（Full MASK）流片的直接费用** |  |  |
| **研发工程片、试流片的加工费用** |  |  |
| **合计** |  |  |
| 项目投入资金总额（单位：万元，自项目设立以来费用总和，需与项目专项审计报告一致） |  |
| 项目2024年投入资金（单位：万元，需与项目专项审计报告一致） |  |
| 该研发项目是否已获得上级和本级财政资助（□是 □否），若已获得上级和本级财政资助的，请在下列表格中填写扶持事项名称、扶持金额和资金到账时间，并在下面的申请补贴总额中对超过企业项目自筹资金总额部分予以核减。 |
| 享受补贴的受理部门 | 扶持事项名称 | 资金到账时间（年/月/日） | 扶持金额（万元） |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |

（如有更多符合条件的项目，可以自行添加表格和数据）

注：1.上级财政资助指本项目获国家级、省级和市级的财政资助；2.本级财政资助指本项目获海珠区级各部门的财政资助；

3.已申请未拨款的其他项目可以“资金到账时间”栏备注已申请，未到账；“扶持金额”栏填写具体申请金额。

附件6

**申请情况汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **费用类型** | **申请补贴金额****（万元）** | **晶圆厂** | **委托第三方服务机构与晶圆厂进行流片、加工、制造** | **项目投入资金总额（万元）** | **项目2024年投入资金（万元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

**注：1.金额精确到元，舍去元位后的尾数；**

**2.此处“费用类型”填写简称即可，如“MPW”、“Mask”、“工程片”；**

**3.同一项目涉及多种费用类型时，可以将 “项目名称”、“投入资金总额”等归属于同一项目的信息合并单元格；4.“委托第三方服务机构与晶圆厂进行流片、加工、制造”栏应根据MPW及工程片的实际情况填写第三方服务机构名称**

附件7

**申请补贴项目涉及资金明细表**

项目名称：

项目期间：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **记账凭证日期** | **记账凭证号** | **费用类别** | **合同号** | **数量** | **金额** | **发票号** | **付款金额** | **付款回单号** | **页码范围** | **备注** |
| **示例：**2024.04.01（2024.04.30） | “记账凭证号”参照记账凭证日期对应填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.以项目为单位，一个项目填写一张表；

2.表格可以根据填写内容的增加行数；“项目名称”及“项目期间”根据该项目的实际情况填写；“费用类别”应按指南规定的三类费用填写；
3.“记账凭证日期”应填两个：收到发票时的记账凭证日期，加括弧填写支付时的记账凭证日期，示例：2024.04.01（2024.04.30），“记账凭证号”同理；

4.涉及外汇支付的情况，应在“金额”列后插入“外汇金额”、“汇率”、订单（PO）号”三列；在“备注”列写出汇率时间，并提交汇率说明。